



a coesia company

Dopo il successo raggiunto durante la Fiera Drupa 2016, Emmeci punta a replicare partecipando alla Fiera Interpack 2017 dove verrà esposta la Linea MC2016 APP, concentrato di innovazione e frutto dello studio e dell'esperienza del nostro reparto Ricerca e Sviluppo. Le rivoluzionarie novità tecnologiche presenti, come in particolare l'utilizzo di telecamere con sistema HD per la puntatura, permettono di mantenere alti livelli di precisione e accuratezza durante il processo produttivo, garantendo così performances costantemente elevate e la produzione di scatole di alta qualità e di eccellente finitura estetica.

Risultato della continua evoluzione e della ricerca costante da parte del reparto R&D, l'offerta di Emmeci include tecnologie all'avanguardia per la produzione di 'premium packaging' per i diversi settori di mercato. Tali innovazioni sono espressione di quella rivoluzione industriale che, anche nel mondo del packaging, è già in atto e che ha portato ad una sempre più massiccia 'digitalizzazione' quale mezzo per incrementare l'efficacia dei processi produttivi.

Potrete trovare Emmeci all'interno dell'area espositiva del gruppo COESIA (Padiglione 6/ stand D31/D57/E31/E57), di cui EMMECI fa parte dal 1° Luglio 2016. COESIA è un Gruppo di aziende di soluzioni industriali e di packaging, basato sull'innovazione e che opera globalmente, con sede a Bologna, Italia.

Visitateci a **Interpack 2017 (4 – 10 Maggio 2017)** presso **Duesseldorf Messe, Padiglione 6, stand D57.**

<http://www.interpack.com/vis/v1/en/exhibitors/interpack2017.2526829?oid=55128&lang=2&query=emmeci>

Alfredo Fuschillo

CEO

EMMECI S.p.A.
Via 8 Marzo, 3
50050, Cerreto Guidi (FI)
Loc. Pieve a Ripoli, Italy
T (+39) 0571 588034/5
F Accounting (+39) 0571 588145
F Spare Parts (+39) 0571 1612016

Legal information
Corporation Stock € 4.000.000 i.v.
Registered in Firenze FI-336796
P. IVA e C.F. IT 00976810481
info@emmeci.it
www.emmeci.it